

MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION NAGOYA WORKS
1-14, Yada-minami 5-chome, Higashi-ku, Nagoya 461-8670, Japan

" RoHS Compliance Statement "

Mitsubishi Electric Corporation guarantees that the products listed below, which are delivered directly/indirectly to the customer, with a <G> Mark label, conform to RoHS Directive (*1).

Product and model names (or refer to the attached list):

Please refer to the attached list. Servo: RoHS-compliant Product List (1-Jun-2017)

1. RoHS(*1) Category Six Restricted Substances

Lead, mercury, cadmium, hexavalent chromium, PBB and PBDE

2. Maximum Concentration Values Tolerated by Weight in Homogeneous Materials

(1) Cadmium: 0.01%

(2) Lead, mercury, hexavalent chromium, PBB, PBDE: 0.1%

(3) "Homogeneous material" means a material that cannot be mechanically disjointed into different materials.

3. Exemptions

(1) Service parts used on the products manufactured on, or before December 31, 2005.

(2) Exemption applications of restricted substances (*2)

*1: The latest revision of the "Directive 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council of 8 June 2011 on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment".

*2: Refer to ANNEX III and IV of Directive 2011/65/EU (described in *1).

Remarks

The list of applications exempted from the restriction is schedule to be reviewed in 2016. However, programmable controllers will be subject to RoHS Directive from July 2017. Therefore, if the exempted applications for programmable controllers are presumed to be based on the current list, then it will be valid additionally for 7 years (until 2024), according to Article 5 (2) of the Directive 2011/65/EU.

Signature: Yasushi IKAWA

Name: Yasushi IKAWA

Position: Drive System Department Manager

Date: 1-Jun-2017

別紙 対象物質除外項目(指令2011/65/EU[欧州RoHS指令改正版]付属書IIIより)

適用除外用途 / Exemptions		廃止期限 / Expiry Date	
No	original 仮訳	original 仮訳	original 仮訳
1	Mercury in single capped (compact) fluorescent lamps not exceeding (per burner): 電球形およびコンパクト形(小型)蛍光ランプであつて水銀含有量が1バーナー当たり(次の量)を超えないもの		
1(a)	For general lighting purposes < 30 W: 5 mg 一般照明用途 30W未満: 5mg	Expires on 31 December 2011; 3.5mg may be used per burner after 31 December 2011 until 31 December 2012; 2.5mg mg shall be used per burner after 31 December 2012 ・2011/12/31に期限終了 ・2011/12/31から2012/12/31まで3.5mg/バーナー ¹ ・2012/12/31以降は、2.5mg/バーナー	・2011/12/31に期限終了 ・2011/12/31以降は、2.5mg/バーナー
1(b)	For general lighting purposes ≥ 30 W and < 50 W: 5 mg 一般照明用途 30W以上50W未満: 5mg	Expires on 31 December 2011; 3.5mg may be used per burner after 31 December 2011 ・2011/12/31に期限終了 ・2011/12/31以降は、3.5mg/バーナー	・2011/12/31に期限終了 ・2011/12/31以降は、3.5mg/バーナー
1(c)	For general lighting purposes ≥ 50 Watts and < 150 Watts: 5 mg 一般照明用途 50W以上150W未満: 5mg		2016/6/22見直し
1(d)	For general lighting purposes ≥ 150 Watts: 15 mg 一般照明用途 150W以上: 15mg		2016/6/22見直し
1(e)	For general lighting purposes with circular or square structural shape and tube diameter ≤ 17 mm 一般照明用途で環形または角型かつチューブの直径17mm以下	No limitation of use until 31 December 2011; 7 mg may be used per burner after 31 December 2011 ・2011/12/31まで制限なし ・2011/12/31以降は、7mg/バーナー	・2011/12/31まで制限なし ・2011/12/31以降は、7mg/バーナー
1(f)	For special purposes: 5 mg 特殊用途用: 5mg		2016/6/22見直し
2(a)	Mercury in double-capped linear fluorescent lamps for general lighting purposes not exceeding (per lamp): 一般照明用途の直管蛍光ランプであつて(ランプ当たり)の水銀含有量が(次の量)を超えないもの		
2(a)(1)	Tri-band phosphor with normal lifetime and a tube diameter < 9 mm (e.g. T2): 5 mg 3波長形蛍光体を使用した標準寿命かつランプ径9mm以下(例 T2): 5mg	Expires on 31 December 2011; 4 mg may be used per lamp after 31 December 2011 ・2011/12/31に期限終了 ・2011/12/31以降は、4mg/ランプ	・2011/12/31に期限終了 ・2011/12/31以降は、4mg/ランプ
2(a)(2)	Tri-band phosphor with normal lifetime and a tube diameter ≥ 9 mm and ≤ 17 mm (e.g. T5): 5 mg 3波長形蛍光体を使用した標準寿命かつランプ径9mm以上17mm以下(例 T5): 5mg	Expires on 31 December 2011; 3 mg may be used per lamp after 31 December 2011 ・2011/12/31に期限終了 ・2011/12/31以降は、3mg/ランプ	・2011/12/31に期限終了 ・2011/12/31以降は、3mg/ランプ
2(a)(3)	Tri-band phosphor with normal lifetime and a tube diameter > 17 mm and ≤ 28 mm (e.g. T8): 5 mg 3波長形蛍光体を使用した標準寿命かつランプ径17mm超28mm以下(例 T8): 5mg	Expires on 31 December 2011; 3.5 mg may be used per lamp after 31 December 2011 ・2011/12/31に期限終了 ・2011/12/31以降は、3.5mg/ランプ	・2011/12/31に期限終了 ・2011/12/31以降は、3.5mg/ランプ
2(a)(4)	Tri-band phosphor with normal lifetime and a tube diameter > 28 mm (e.g. T12): 5 mg 3波長形蛍光体を使用した標準寿命のランプ径28mm超(例 T12): 5mg	Expires on 31 December 2012; 3.5 mg may be used per lamp after 31 December 2012 ・2012/12/31に期限終了 ・2012/12/31以降は、3.5mg/ランプ	・2012/12/31に期限終了 ・2012/12/31以降は、3.5mg/ランプ
2(a)(5)	Tri-band phosphor with long lifetime (≥ 25,000h): 8 mg 3波長形蛍光体を使用した長寿命(25000時間以上)のランプ: 8mg	Expires on 31 December 2011; 5 mg may be used per lamp after 31 December 2011 ・2011/12/31に期限終了 ・2011/12/31以降は、5mg/ランプ	・2011/12/31に期限終了 ・2011/12/31以降は、5mg/ランプ
2(b)	Mercury in other fluorescent lamps not exceeding (per lamp): その他の蛍光ランプであつて(ランプ当たり)の水銀含有量が(次の使用量)を超えないもの:		
2(b)(1)	Linear halophosphate lamps with tube > 28 mm (e.g. T10 and T12): 10 mg 直管蛍光ランプ以外のハロ磷酸蛍光体を使用したランプ(径の規定なし): 10mg	Expires on 13 April 2012 2012/4/13廃止	2012/4/13廃止
2(b)(2)	Non-linear halophosphate lamps (all diameters): 15 mg 直管蛍光ランプ(例 T10およびT12): 10mg	Expires on 13 April 2016 2016/4/13廃止	2016/4/13廃止
2(b)(3)	Non-linear tri-band phosphor lamps with tube diameter > 17 mm (e.g. T9) 直管蛍光ランプ以外の3波長形蛍光体を使用したランプ径17mm超(例 T9)	No limitation of use until 31 December 2011; 15 mg may be used per lamp after 31 December 2011 ・2011/12/31まで制限なし ・2011/12/31以降は、15mg/ランプ	・2011/12/31まで制限なし ・2011/12/31以降は、15mg/ランプ
2(b)(4)	Lamps for other general lighting and special purposes (e.g. induction lamps) その他の一般照明用途及び特殊用途(例 電磁誘導灯)	No limitation of use until 31 December 2011; 15 mg may be used per lamp after 31 December 2011 ・2011/12/31まで制限なし ・2011/12/31以降は、15mg/ランプ	・2011/12/31まで制限なし ・2011/12/31以降は、15mg/ランプ
3	Mercury in cold cathode fluorescent lamps and external electrode fluorescent lamps (CCFL and EEFL) for special purposes not exceeding (per lamp): 特殊用途の冷蔵極管蛍光ランプ及び外部電極管蛍光ランプ(CCFL及びEEFL)であつて(ランプ当たり)の水銀含有量が(次の量)を超えないもの		
3(a)	Short length (≤ 500 mm) 短尺ランプ(500mm以下)	No limitation of use until 31 December 2011; 3.5 mg may be used per lamp after 31 December 2011 ・2011/12/31まで制限なし ・2011/12/31以降は、3.5mg/ランプ	・2011/12/31まで制限なし ・2011/12/31以降は、3.5mg/ランプ
3(b)	Medium length (> 500mm and ≤ 1500 mm) 中尺ランプ(500mm超1500mm以下)	No limitation of use until 31 December 2011; 5 mg may be used per lamp after 31 December 2011 ・2011/12/31まで制限なし ・2011/12/31以降は、5mg/ランプ	・2011/12/31まで制限なし ・2011/12/31以降は、5mg/ランプ
3(c)	Long length (> 1500 mm) 長尺ランプ(1500mm超)	No limitation of use until 31 December 2011; 13 mg may be used per lamp after 31 December 2011 ・2011/12/31まで制限なし ・2011/12/31以降は、13mg/ランプ	・2011/12/31まで制限なし ・2011/12/31以降は、13mg/ランプ
4(a)	Mercury in other low pressure discharge lamps (per lamp) その他の低圧放電管ランプ(ランプ当たり)	No limitation of use until 31 December 2011; 15 mg may be used per lamp after 31 December 2011 ・2011/12/31まで制限なし ・2011/12/31以降は、15mg/ランプ	・2011/12/31まで制限なし ・2011/12/31以降は、15mg/ランプ
4(b)	Mercury in High Pressure Sodium (vapour) lamps for general lighting purposes not exceeding (per burner) in lamps with improved colour rendering index Ra > 60: 平均演色評価数が60を超える(ように改善した)一般照明用の高圧ナトリウム(蒸気)ランプであつてランプ中の水銀含有量が1バーナー当たり(次の量)を超えないもの		
4(b)-I	P ≤ 155 W P(ランプ電力) ≤ 155W	No limitation of use until 31 December 2011; 30 mg may be used per burner after 31 December 2011 ・2011/12/31まで制限なし ・2011/12/31以降は、30mg/バーナー	・2011/12/31まで制限なし ・2011/12/31以降は、30mg/バーナー
4(b)-II	155W < P ≤ 405 W 155W < P ≤ 405W	No limitation of use until 31 December 2011; 40 mg may be used per burner after 31 December 2011 ・2011/12/31まで制限なし ・2011/12/31以降は、40mg/バーナー	・2011/12/31まで制限なし ・2011/12/31以降は、40mg/バーナー
4(b)-III	P > 405 W 405W < P	No limitation of use until 31 December 2011; 40 mg may be used per burner after 31 December 2011 ・2011/12/31まで制限なし ・2011/12/31以降は、40mg/バーナー	・2011/12/31まで制限なし ・2011/12/31以降は、40mg/バーナー
4(c)	Mercury in other High Pressure Sodium (vapour) lamps for general lighting purposes not exceeding (per burner): その他の一般照明用の高圧ナトリウム(蒸気)ランプであつてランプ中の水銀含有量が1バーナー当たり(次の量)を超えないもの		
4(c)-I	P ≤ 155 W P(ランプ電力) ≤ 155W	No limitation of use until 31 December 2011; 25 mg may be used per burner after 31 December 2011 ・2011/12/31まで制限なし ・2011/12/31以降は、25mg/バーナー	・2011/12/31まで制限なし ・2011/12/31以降は、25mg/バーナー
4(c)-II	155W < P ≤ 405 W 155W < P ≤ 405W	No limitation of use until 31 December 2011; 30 mg may be used per burner after 31 December 2011 ・2011/12/31まで制限なし ・2011/12/31以降は、30mg/バーナー	・2011/12/31まで制限なし ・2011/12/31以降は、30mg/バーナー
4(c)-III	P > 405 W 405W < P	No limitation of use until 31 December 2011; 40 mg may be used per burner after 31 December 2011 ・2011/12/31まで制限なし ・2011/12/31以降は、40mg/バーナー	・2011/12/31まで制限なし ・2011/12/31以降は、40mg/バーナー
4(d)	Mercury in High Pressure Mercury (vapour) lamps (HPMV) 高圧水銀(蒸気)ランプ(HPMV)に含まれる水銀	Expires on 13 April 2015 2015/4/13廃止	2015/4/13廃止
4(e)	Mercury in metal halide lamps(MH) 金属ハロゲン化物ランプ(MH)に含まれる水銀		2016/6/22見直し
4(f)	Mercury in other discharge lamps for special purposes not specifically mentioned in this Annex 本付属書に特に定められていないその他のランプに含まれる水銀		2016/6/22見直し
5(a)	Lead in glass of cathode ray tubes CRT(ブラウン管, 冷極線管)のガラスに含まれる鉛		2016/6/22見直し
5(b)	Lead in glass of fluorescent tubes not exceeding 0.2 % by weight ガラス蛍光管であつて鉛含有量が0.2wt%を超えないもの		2016/6/22見直し
6(a)	Lead as an alloying element in steel for machining purposes and in galvanized steel containing up to 0.35 % lead by weight 機械加工のために合金成分として鋼材中及び亜鉛メッキ鋼板中に含まれる0.35 wt%までの鉛		2016/6/22見直し
6(b)	Lead as an alloying element in aluminium containing up to 0.4 % lead by weight 合金成分としてアルミニウムに含まれる0.4 wt%までの鉛		2016/6/22見直し

適用除外用途 / Exemptions		廃止期限 / Expiry Date	
No	original 仮訳	original 仮訳	original 仮訳
6(c)	Copper alloy containing up to 4 % lead by weight 鉛含有量が4wt%以下の銅合金		2016/6/22見直し
7(a)	Lead in high melting temperature type solders (i.e. lead-based alloys containing 85 % by weight or more lead)	高融点ハンダに含まれる鉛(すなわち鉛含有率が重量で85%以上の鉛ベースの合金)	2016/6/22見直し
7(b)	Lead in solders for servers, storage and storage array systems, network infrastructure equipment for switching, signalling, transmission, and network management for telecommunications	サーバ、記憶装置、記憶アレイシステム、信号切り替え・送受信・伝送及び電気通信ネットワーク管理用のネットワーク基盤設備向けのはんだに含まれる鉛	2016/6/22見直し
7(c)-I	Electrical and electronic components containing lead in a glass or ceramic other than dielectric ceramic in capacitors, e.g. piezoelectric devices, or in a glass or ceramic matrix compound	コンデンサ内の誘電体セラミック以外のガラス中またはセラミック中に鉛を含む電気電子部品(例 压電素子)、もしくはガラスまたはセラミックを母材とする化合物中に鉛を含む電気電子部品	2016/6/22見直し
7(c)-II	Lead in dielectric ceramic in capacitors for a rated voltage of 125 V AC or 250 V DC or higher	定格電圧がAC125VまたはDC250Vまたはそれ以上のコンデンサ内の誘電体セラミック中の鉛	2016/6/22見直し
7(c)-(III)	Lead in dielectric ceramic in capacitors for a rated voltage of less than 125 V AC or 250 V DC	定格電圧がAC125VまたはDC250V未満のコンデンサ内の誘電体セラミック中の鉛	Expires on 1 January 2013 and after that date may be used in spare parts for EEE placed on the market before 1 January 2013 ・2013年1月1日廃止 ・その期日以降は2013年1月1日より前に上市された電気電子機器用のスペアパーツについて適用
8(a)	Cadmium and its compounds in one shot pellet type thermal cut-offs	一括投入混練コンパウンドベレット成形したサーマルカットオフに含まれるカドミウムとその化合物	Expires on 1 January 2012 and after that date may be used in spare parts for EEE placed on the market before 1 January 2012 ・2012年1月1日廃止 ・その期日以降は2012年1月1日より前に上市された電気電子機器用のスペアパーツについて適用
8(b)	Cadmium and its compounds in electrical contacts	電気接点中のカドミウムとその化合物	2016/6/22見直し
9	Hexavalent chromium as an anticorrosion agent of the carbon steel cooling system in absorption refrigerators up to 0.75 % by weight in the cooling solution	吸収型冷蔵庫中のカーボン・スチール冷却システムの防食用として冷却ソリューション中に含まれる0.75wt%以下の六価クロム	2016/6/22見直し
9(b)	Lead in bearing shells and bushes for refrigerant-containing compressors for heating, ventilation, air conditioning and refrigeration (HVACR) applications	冷媒管用のペーリング・シェル及びブッシュに含まれる鉛・・・暖房用、換気用、空調用及び冷凍冷蔵(HVACR)機器のコアプレッサーを含む	2016/6/22見直し
11(a)	Lead used in C-press compliant pin connector systems	C-プレス・コンプライアント・ピン・コネクタシステムに用いられる鉛	May be used in spare parts for EEE placed on the market before 24 September 2010 2010年9月24日より前に上市された電気電子機器用のスペアパーツについて適用
11(b)	Lead used in other than C-press compliant pin connector systems	C-プレス・コンプライアント・ピン以外のコネクタシステムに用いられる鉛	Expires on 1 January 2013 and after that date may be used in spare parts for EEE placed on the market before 1 January 2013 ・2013年1月1日廃止 ・その期日以降は2013年1月1日より前に上市された電気電子機器用のスペアパーツについて適用
12	Lead as a coating material for the thermal conduction module C-ring	熱伝導モジュール形Cリング向けコーティング材料としての鉛	May be used in spare parts for EEE placed on the market before 24 September 2010 2010年9月24日より前に上市された電気電子機器用のスペアパーツについて適用
13(a)	Lead in white glasses used for optical applications	光学機器に使われる白色ガラスに含まれる鉛	2016/6/22見直し
13(b)	Cadmium and lead in filter glasses and glasses used for reflectance standards	フィルタガラスおよび反射標準物質用のガラス中に含まれるカドミウムおよび鉛	2016/6/22見直し
14	Lead in solders consisting of more than two elements for the connection between the pins and the package of microprocessors with a lead content of more than 80 % and less than 85 % by weight	マイクロプロセッサのピンおよびパッケージ間の接合用に用いる、2種類超の元素で構成されるはんだに含まれる鉛で、その含有量が80 wt%超かつ85 wt%未満のもの	Expires on 1 January 2011 and after that date may be used in spare parts for EEE placed on the market before 1 January 2011 ・2011年1月1日廃止 ・その期日以降は2011年1月1日より前に上市された電気電子機器用のスペアパーツについて適用
15	Lead in solders to complete a viable electrical connection between semiconductor die and carrier within integrated circuit flip chip packages	集積回路パッケージ(フリップチップ)の内部半導体ダイオおよびキャリア間に於ける確実な電気接続に必要なはんだに含まれる鉛	2016/6/22見直し
16	Lead in linear incandescent lamps with silicate coated tubes	ケイ酸塩(silicate)がコートされているバルブを有する直管白熱電球の鉛	Expires on 1 September 2013 ・2013/9/1廃止
17	Lead halide as radiant agent in high intensity discharge (HID) lamps used for professional reprography applications	プロフェッショナル向け複写用途に使用される高輝度放電(HID)ランプ中の、放射媒体としてのハロゲン化鉛	2016/6/22見直し
18(b)	Lead as activator in the fluorescent powder (1 % lead by weight or less) of discharge lamps when used as sun tanning lamps containing phosphors such as BSP (BaSi ₂ O ₅ Pb)	BSP (BaSi ₂ O ₅ Pb) 等の蛍光体を含む日焼け用ランプとして使用される放電ランプの蛍光粉体の活性剤としての鉛(重量比1%以下)	2016/6/22見直し
21	Lead and cadmium in printing inks for the application of enamels on glasses, such as borosilicate and soda lime glasses	ホウケイ酸ガラスへのエナメル塗布用印刷インキに含まれる鉛およびカドミウム	2016/6/22見直し
23	Lead in finishes of fine pitch components other than connectors with a pitch of 0.65 mm and less	ピッチが0.65mm以下の微細ピッチコンポーネントの仕上げ処理が施された部位に含まれる鉛	May be used in spare parts for EEE placed on the market before 24 September 2010 2010年9月24日より前に上市された電気電子機器用のスペアパーツについて適用
24	Lead in solders for the soldering to machined through hole discoidal and planar array ceramic multilayer capacitors	機械加工通し穴付き円盤状および平面アレーセラミック多層コンデンサへのはんだ付け用はんだに含まれる鉛	2016/6/22見直し
25	Lead oxide in surface conduction electron emitter displays (SED) used in structural elements, notably in the seal frit and frit ring	構造要素に用いられる表面伝導電子エミッタ表示盤(SED)に含まれる酸化鉛。特に、シールフリット、フリットリングに含まれる酸化鉛	2016/6/22見直し
29	Lead bound in crystal glass as defined in Annex I (Categories 1, 2, 3 and 4) of Council Directive 69/493/EEC	理事会指令69/493/EECの付属書I(カテゴリ1、2、3および4)で定義されているクリスタルガラスに含まれる鉛	2016/6/22見直し
30	Cadmium alloys as electrical/mechanical solder joints to electrical conductors located directly on the voice coil in transducers used in high-powered loudspeakers with sound pressure levels of 100 dB (A) and more	音圧レベル100dB(A)以上の高耐入力スピーカーの変換器のボイスコイルに直付けされる導電体の電気的/機械的なはんだ接合部分のカドミウム合金	2016/6/22見直し
31	Lead in soldering materials in mercury free flat fluorescent lamps (which e.g. are used for liquid crystal displays, design or industrial lighting)	水銀を含有しない薄型蛍光ランプ(たとえば、液晶ディスプレイや、デザイン用または工業用照明に用いられるもの)に使用されるはんだ材の中の鉛	2016/6/22見直し
32	Lead oxide in seal frit used for making window assemblies for Argon and Krypton laser tubes	アルゴン・クリプトンレーザ管のウインドウ組立部品を形成するために用いられるシールフリット中の酸化鉛	2016/6/22見直し
33	Lead in solders for the soldering of thin copper wires of 100 μ m diameter and less in power transformers	電力変圧器用の直径100ミクロン以下の細径銅線のはんだ付け用のはんだ中の鉛	2016/6/22見直し
34	Lead in cermet-based trimmer potentiometer elements	サーメット(陶性合金)を主構成要素とするトリマー電位差計構成部品中の鉛	2016/6/22見直し
37	Lead in the plating layer of high voltage diodes on the basis of a zinc borate glass body	ホウ酸亜鉛ガラス基板上に形成する高電圧ダイオードのメッキ層中の鉛	2016/6/22見直し
38	Cadmium and cadmium oxide in thick film pastes used on aluminium bonded beryllium oxide	酸化ベリリウムと接合するアルミニウムに使われる厚膜ペースト中のカドミウムおよび酸化カドミウム	2016/6/22見直し
39	Cadmium in colour converting II-VI LEDs (< 10 μ g Cd per mm ² of light-emitting area) for use in solid state illumination or display systems	イリミネーションまたはディスプレイ・システム用途の色変換II-VI族化合物半導体LED(発光領域mm ² あたりのカドミウム<10 μ g)に含まれるカドミウム	Expires on 1 July 2014 ・2014/6/1廃止

Servo: RoHS-compliant Product List

Large	Intermediate	Small
Servo	Servo amplifier	MR-J4-10~22KA/B/GF/TM■ MR-J4-DU900~55KA/B■ MR-CR55K■ MR-CV11K~75K■ MR-J4W2-22~1010B■ MR-J4W2-0303B6■ MR-J4W3-222~444B■ MR-J4-03A6■ MR-J3-10~22KA/B/BS/T■ MR-J3-DU30K~55KA/B/BS■ MR-J3-CR55K■ MR-J3W-22~1010B■ MR-J3W-0303BN6■ MR-JN-10~40A■ MR-JE-10~300A/B/C/AS/BF■ MR-J2S-10~22KA/B/CP/CL■ MR-J2M-BU■ MR-J2M-P8A/B■ MR-J2M-10~70DU■ MR-J2-03A5/B5/C5■ MR-C-10~40A■ MR-E-10~200A■ MR-J4X-20~500A/B■ MR-FX20~500■
	option	DBU-7K~55K■ MR-ACN30K~55K MR-ACNP55K MR-AL-11K~75K■ MR-A-TM MR-BAT MR-BAT6V1■ MR-BT6VCASE MR-BT6VCBL03M MR-BT6V■CBL□M MR-BKCN MR-BKCN5■ MR-BKS■CBL□M■ MR-BTAS01 MR-BTCASE MR-CCN1 MR-CPCATCBL3M MR-CUL□M MR-CVCN24S MR-D05UDL□M■ MR-D01 MR-D30 MR-DCBAR■ MR-DCL30K~55K■

MR-DSCBL□
MR-ECN1
MR-ECNM
MR-EKCBL□M■
MR-ENCBL□M■
MR-ENCNS■
MR-ENECL□M■
MR-ENECS
MR-H3CBL1M
MR-HDP01
MR-HP4CN1
MR-J2CMP2
MR-J2CN■
MR-J2CNM
MR-J2CNS
MR-J2HBL□M■
MR-J2LL
MR-J2M-BT
MR-J2MBTCBL□M
MR-J2MCN1
MR-J2M-CN1TBL□M
MR-J2MCNM
MR-J2TBL□M■
MR-J3ACHECK
MR-J3ACN
MR-J3BAT
MR-J3BCN1
MR-J3BTCBL03M
MR-J3BT■CBL□M
MR-J3BUS□M■
MR-J3CDL05M
MR-J3CH00
MR-J3CN■
MR-J3CN6CBL1M
MR-J3-D01
MR-J3-D05
MR-J3DDCNS
MR-J3DDSPS
MR-J3ENCBL□M■
MR-J3ENSCBL□M■
MR-J3JCBL03M■
MR-J3JSCBL03M■
MR-J3SCNS(A)
MR-J3-T10
MR-J3THMCN2
MR-J3-TM
MR-J3USBCBL3M
MR-J3W03BATSET
MR-J3W03BTCBL03M
MR-J3W03CN2■
MR-J3W03CNP2■
MR-J3W03ENCBL□M■

MR-J3W03PWRCBL□M■
MR-J3W03PWCB□M■
MR-J3WCNP■
MR-J4ACN15K
MR-J4FCCBL03M
MR-J4-T20
MR-J4T20CH00
MR-J4THCBL03M
MR-J4W03CNP2■
MR-J4W03PWRCBL□M■
MR-J4W03PWCB□M■
MR-JACN15K~22K
MR-JCCBL□M■
MR-JECNP■
MR-JHSCBL□M■
MR-JRPCATCBL3M
MR-MT■
MR-PRU03
MR-PWCNF
MR-PWCNK■
MR-PWCNS■
MR-PWS■CBL□M■
MR-RB■
MR-TB20/26A/50
MR-TBNATBL□M
MRZJW3-SETUP■
SW1DNC-MRC2■

□ : Length of cable, or Capacity

■ : Specification